招待券請求（無料）はこちらをクリック！

招待券は1枚につき1名のみ入場可。必ず事前に招待券をご請求ください。

会場案内図 FLOOR MAP

会 期 / Dates: 2022年1月19日［水］～21日［金］ 10:00～18:00 21日［金］のみ17:00終了
Jan. 19 [Wed] – 21 [Fri], 2022 10:00-18:00 (10:00 – 17:00 on Jan. 21[Fri])

会 場 / Venue: 東京ビッグサイト 東展示棟 Tokyo Big Sight, East Halls

主 催 / Organised by: RX Japan株式会社 旧社名：リード エグジビション ジャパン RX Japan Ltd. Formerly Reed Exhibitions Japan Ltd.

※2021年12月27日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。 *As of Dec. 27, 2021. The actual layout might be different.

お目当ての会社の探し方 How to search an exhibitor

裏面の出展社一覧で、お目当ての会社の小間番号を確認してください。

Find out the booth number of the company you are looking for from the exhibitors list overleaf.

例/Example　通路番号/Aisle No.

RXテクノロジー RX TECHNOLOGY … 38-10

凡 例 Legend

トイレ/TOILET　軽食/SNACK
Wi-Fi　非常口/EMERGENCY EXIT
ラウンジ/LOUNGE
広告掲載企業/ADVERTISING EXHIBITOR

Web版 出展社・製品検索

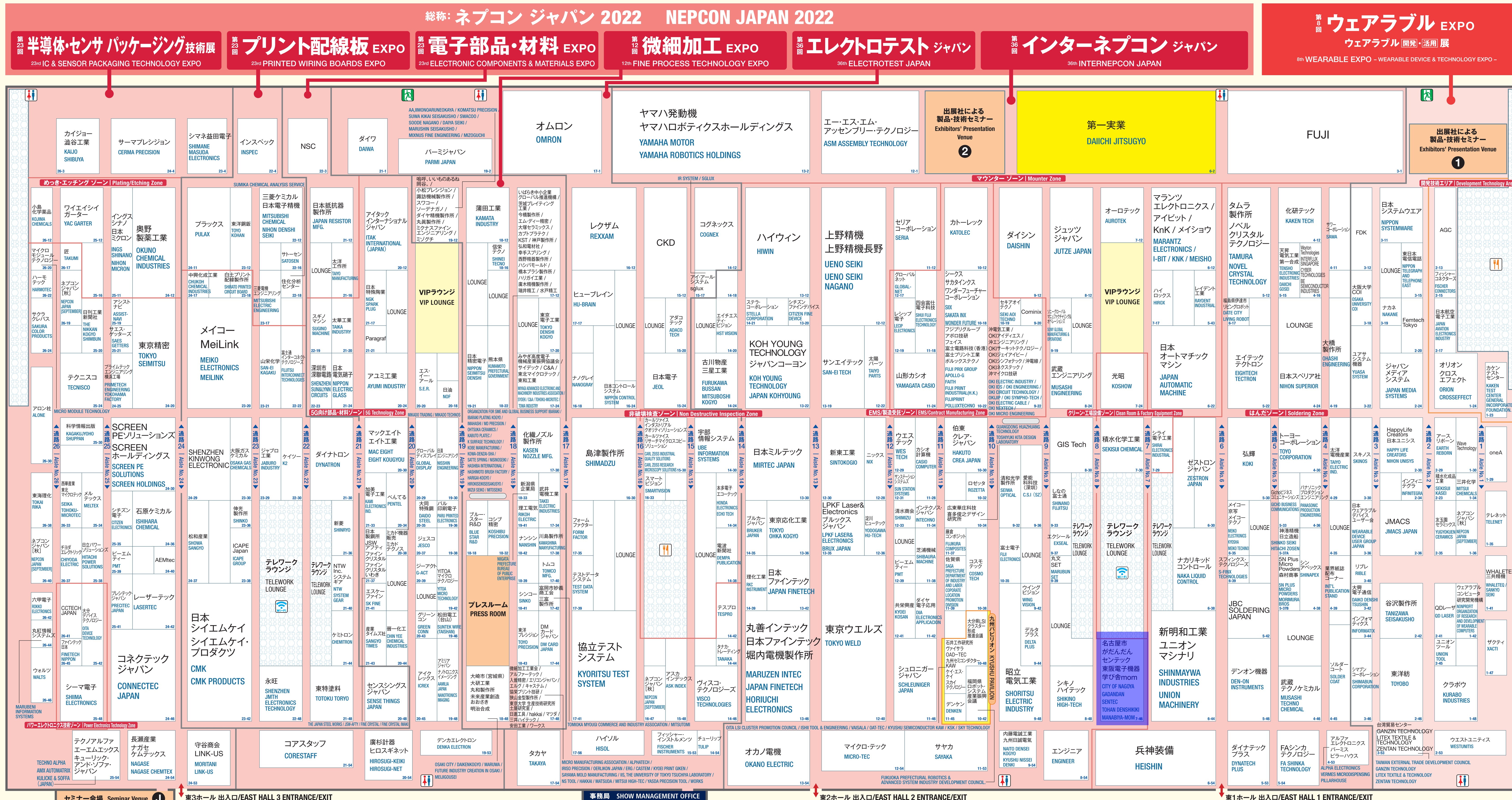
アクセスはこちらから
www.nepconjapan.jp/eguide/

Search Exhibitors & Exhibits Online!
Scan the Code
www.nepconjapan.jp/eguide_en/

本展の規模は巨大です。多くの出展社とじっくり商談するために
2日間・3日間の来場をおすすめします

ものづくりプロセスの改革をもたらすソリューションを御提案します
第一実業株式会社 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
小間番号 東1ホール【6-2】

JQA 第三者認証
それは、安全・安心で豊かな社会づくりに欠かせないインフラストラクチャーです
東展示棟 43-60
一般財団法人 日本品質保証機構



出展社による製品・技術セミナー / Exhibitors' Presentation 受講無料 / Free

ウェアラブル EXPO WEARABLE EXPO
出展社による製品・技術セミナー ❶ / Exhibitors' Presentation ❶ 東1ホール / East Hall 1

	1月19日［水］	1月20日［木］	1月21日［金］
14:00~14:30	◆ ◆ ◆	"超絶ブレない"ウェアラブルカメラで、すぐにはじめる遠隔支援ソリューションのご紹介 (株)ザクティ	◆ ◆ ◆

ネプコン ジャパン NEPCON JAPAN
出展社による製品・技術セミナー ❷ / Exhibitors' Presentation ❷ 東2ホール / East Hall 2

	1月19日［水］	1月20日［木］	1月21日［金］
13:00~13:30	半導体ウエハ加工最新状況 / 新工場紹介 六甲電子(株)	高度な電子機器のイメージングを可能にするZEISS電子顕微鏡 カールツァイス(株)	◆ ◆ ◆
14:00~14:30	Xslicer SMX-1010/1020/6010とLabTotal Smart Service Netの紹介 (株)島津製作所	「変える力」と「つなぐ力」でIoT実装に革命を コネクテックジャパン(株)	Xslicer SMX-1010/1020/6010とLabTotal Smart Service Netの紹介 (株)島津製作所
15:00~15:30	多品種変量時代の戦い方"半導体実装開発に付加価値あり" コネクテックジャパン(株)	◆ ◆ ◆	薄膜金属の精密加工における欠陥検出・不良除去システム CCTECH JAPAN(株)

オートモーティブ ワールド AUTOMOTIVE WORLD
出展社による製品・技術セミナー ❸ / Exhibitors' Presentation ❸ 東6ホール / East Hall 6

	1月19日［水］	1月20日［木］	1月21日［金］
11:00~11:30	ノンヘキサ 完全6価クロムフリー開発 (株)太洋工作所	自動車用ソフトウェア開発の大変革とTCSの継続的な技術開発 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株)	MBDを推進する多地点で活用可能なシミュレーション環境への取組 トヨタテクニカルディベロップメント(株)
12:00~12:30	◆ ◆ ◆	電気自動車規制の未来 ～法規制がイノベーションをリードする～ テュフ ラインランド ジャパン(株)	◆ ◆ ◆
13:00~13:30	スマートモビリティ向けスケーラブルなLidarソリューション セプトン・テクノロジー	13:00~14:00 車載Ethernetの動向とAPTJの取り組み APTJ(株)	データ活用の常識を変えるデータドリブンDX 日本電気(株)
14:00~14:30	DX時代の実験データベース。横断的に活用するための最新製品 iASYS Technology Solutions(株)		OUSTERデジタルLIDARとソリッドステートLIDARソリューション (株)オースター
15:00~15:30	次の10年とその先に向けて、進み続けます (株)ボルグワーナー	IMSE技術 - 樹脂とエレクトロニクスの融合 TactoTek Oy	◆ ◆ ◆
16:00~16:30	◆ ◆ ◆	空中ハプティクスと未来のUX - 安全で直感的なインターフェイス Ultraleap Ltd.	◆ ◆ ◆

スマート工場 EXPO Smart Factory Expo　ロボデックス RoboDEX　スマート物流 EXPO Smart Logistics Expo
出展社による製品・技術セミナー ❹ / Exhibitors' Presentation ❹ 東7ホール / East Hall 7

	1月19日［水］	1月20日［木］	1月21日［金］
11:00~11:30	運送会社の経営効率化事例 ～ポイントは車両情報の一元管理～ (株)Azoop	今注目のソフト「FlexSim」で製造・物流のDXをAIの力で加速 (株)ゼネテック	積載率・実車率の「見える化」で実現する輸配送の効率化 (株)モノフル
12:00~12:30	顔認証と機器認証による不正防止 (株)タニタ	製造工場で採用が進む AIシステム —BiG EYESの特長と活用状況— アズビル(株)	EC物流の生産性を劇的改善！OMS・WMS一体型LOGILESSの事例紹介 (株)ロジレス
13:00~13:30	13:00~14:00 運送事業の物流DX実現® (株)イージスワン	13:00~14:00 「物流企業経営者向け」待ったなし！2024年問題対策セミナー (株)オンザリンクス	製造工場で採用が進む AIシステム —BiG EYESの特長と活用状況— アズビル(株)
14:00~14:30			ハコラボ×IOT (株)日新
15:00~15:30	運送コストや配送状況の見える化でムリ・ムラ・ムダを取り除く！ 中西金属工業(株)	強い物流に向けた輸配送効率の取り組み事例の紹介 (株)パスコ	デジタルフォワーディング"Forward ONE"と貿易プラットフォーム (株)日新
16:00~16:30	16:00~17:00 製造現場で快適な無線通信を実現する通信規格SRFの社会展開 フレキシブルファクトリパートナーアライアンス	製造・流通現場における物流ロボティクス活用事例 (株)オカムラ	運送会社の経営効率化事例 ～ポイントは車両情報の一元管理～ (株)Azoop

都合によりプログラムの内容が変更になる場合がございます。The actual schedule may be slightly different.

出展社一覧は裏面へ
See Reverse for the Exhibitor List